

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/plyta-serwerowa-supermicro-mbd-x13sae-f-o-p-27385.html>



Płyta serwerowa Supermicro MBD-X13SAE-F-O

Cena	2 269,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-PLGSUMSIN0022
Kod producenta	MBD-X13SAE-F-O
Kod EAN	672042472864

Opis produktu

- Procesor: Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Producent procesora: Intel
- Liczba rdzeni procesora: 24
- Napięcie pamięci: 1.1 V
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 4400 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 8GB, 16GB, 32GB, 24GB, 48GB
- Kompatybilność ECC: ECC lub Non-ECC
- Przeznaczenie: Serwer
- Układ płyty głównej: Intel W680
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Układ audio: Realtek ALC888S
- Format płyty głównej: ATX
- Głębokość produktu: 243,8 mm
- Szerokość produktu: 304,8 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- Złącze TPM: Tak
- Złącze Serial port: 1
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Kontroler LAN: Intel® I219-LM
- Rozmiar pamięci BIOS: 32 Mbit
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 3.0
- Wersja ACPI: 6.0
- Typ BIOS: AMI
- Poziomy RAID: 1, 5, 0, 10
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 5.0
- Usługa RAID: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
- Ilość portów HDMI: 1
- Ilość portów DVI-D: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Wersja HDMI: 2.0b
- Wersja DisplayPort: 1.4a
- Ilość DisplayPort: 1
- Liczba portów USB 2.0: 4

-
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C: 2
 - Ostrzeżenia: Produkt zawiera komponenty elektryczne – zachować ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń., Dostosować odpowiednią wentylację, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych uszkodzeń., Unikać kontaktu z cieczami oraz wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu.